平成 25 年 10 月 31 日

各　位

東京都港区海岸１丁目２番 20 号
株式会社システナ
代表取締役社長　逸見愛親
（コード番号：2317　東証第一部）
問い合わせ先　常務取締役　甲斐隆文
電話番号　03（6367）3840（代）
ＵＲＬ　http://www.systena.co.jp

米国における子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 31 日開催の取締役会において、以下のとおり、米国に子会社を設立することについて決議しましたので、お知らせいたします。

１．子会社設立の目的

下記を目的として、当社全額出資による子会社を米国に設立するものであります。

(1) 当社顧客の米国進出に合わせて、米国でモバイルおよび通信関連の開発・検証支援事業を展開すること

(2) スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したセキュリティサービスやフィッシング対策ソリューション、コミュニケーション支援サービス、M2M プラットフォーム、O2O プラットフォームなど、自社商材を活用したソリューション事業を展開すること

(3) SNS ゲーム等の当社が企画・開発したコンテンツを利用したコンシューマー事業を展開すること

(4) TIZEN など第三の OS を搭載したスマートデバイスやオートモーティブデバイスの研究開発拠点を展開すること

(5) 米国における最新の技術やサービスの動向を調査し、事業化するためのインキュベーションセンターとして活用すること

２．設立する子会社の概要

(1) 名　　称	Systena America Inc.（仮称）
(2) 所 在 地	アメリカ合衆国カリフォルニア州サンカルロス市（予定）
(3) 代 表 者	淵之上 勝弘（現 当社専務取締役）
(4) 事 業 内 容	ソフトウェア開発、IT 機器販売、IT サービス全般
(5) 資 本 金	100 万米ドル
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 12 月（予定）
(7) 事業年度の末日	３月 31 日
(8) 出 資 比 率	当社 100％

３．事業開始時期

子会社設立後、平成 26 年１月を目処として、スマートフォンの通信部およびシステムの検証業務からスタートする予定です。

４．今後の見通し

本件による平成 26 年３月期の連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的に当社の連結業績の向上を目指してまいります。

以上